

公开环评文件真实性承诺及未删减说明

我单位承诺，本次提交的《晶圆级宽禁带半导体金刚石衬底材料制备项目环境影响报告表》内容客观、真实，未包含依法不得公开的国家秘密、商业秘密、个人隐私，并且提交的公示报告无删减内容。如存在弄虚作假、隐瞒欺骗等情况及由此导致的一切后果由化合积电（呼和浩特）半导体科技有限公司承担全部责任。


体科技有限公司

